

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度业绩说明会暨问题征集的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021年5月24日下午15:00-16:00
- 会议召开方式：视频直播+网络文字互动
- 网络互动地址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 投资者可于2021年5月19日23:59前将有关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@hotmelt.com.cn。本公司将会在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过视频直播兼网络互动方式召开，本公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2021 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00
- （二）会议召开方式：视频直播+网络文字互动
- （三）活动召开地址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员

本公司董事长兼总经理李哲龙先生，副总经理兼董事会秘书商小路先生，财务负责人秦嘉伟先生将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

- （一）投资者可于 2021 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00 登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）参与本次业绩说明会，公司将通过上证路演中心及时

回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2021 年 5 月 19 日 23:59 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@hotmelt.com.cn。本公司将会在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-69122665

联系邮箱：IR@hotmelt.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 14 日